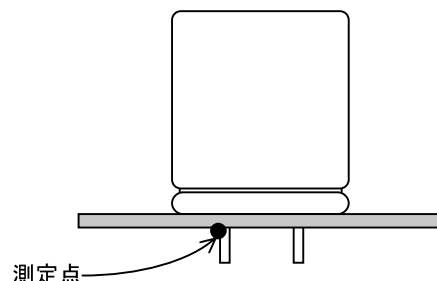
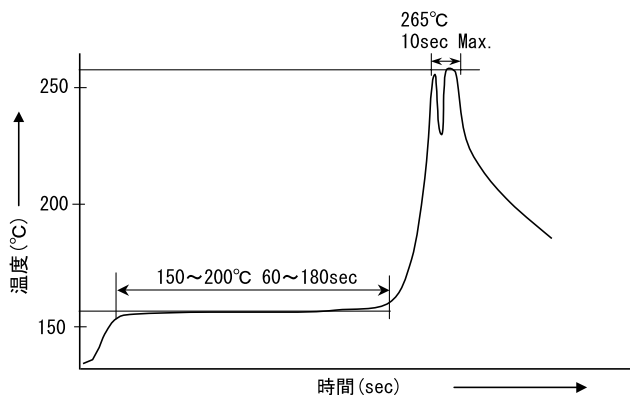


はんだ付け条件

フローによるはんだ付け

LF、LE、LG、LS、LV、LXシリーズ



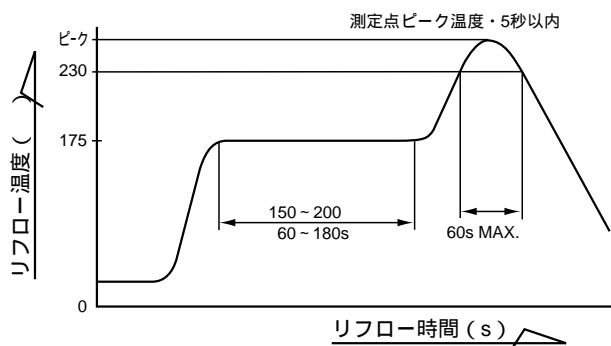
推奨フローはんだ付け条件
 プリヒート : 150~200°C 60~180sec
 フロー : 265°C 10sec Max.

図-温度測定位置

温度測定位置
 基板裏端子部 (図-温度測定位置 参照)

リフロー (IR、熱風炉) によるはんだ付け

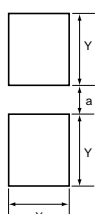
CF、CJ、CK、CG、CS、CV、CXシリーズ



プリヒートは150~200 で60~180秒以内。
 コンデンサ表面の温度が230 をこえる時間は60秒以内。
 温度プロファイルの温度基準はリフロー方式により異なります。
 ピーク温度260 以下の場合、リフロー回数は1回のみ。
 ピーク温度250 以下の場合、リフロー回数は2回まで。
 但し、1回目と2回目の間に製品冷却に十分な時間を取って下さい。
 コンデンサ表面温度はピーク温度をこえないこと。
 許容範囲をこえるご使用についてはご相談下さい。

面実装チップ品

推奨ランド寸法

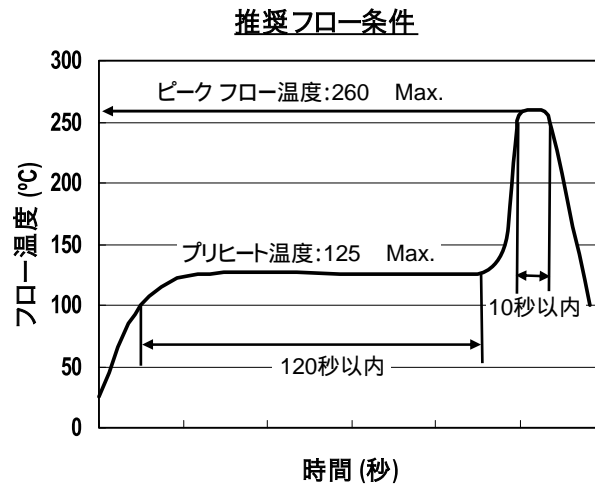


サイズ	X	Y	a
4	1.6	2.6	1.0
5	1.6	3.0	1.4
6.3	1.6	3.5	2.1
8	2.0	3.5	3.0
10	2.0	4.0	4.0

鉛フリー及びRoHS指令適合はんだ付け条件

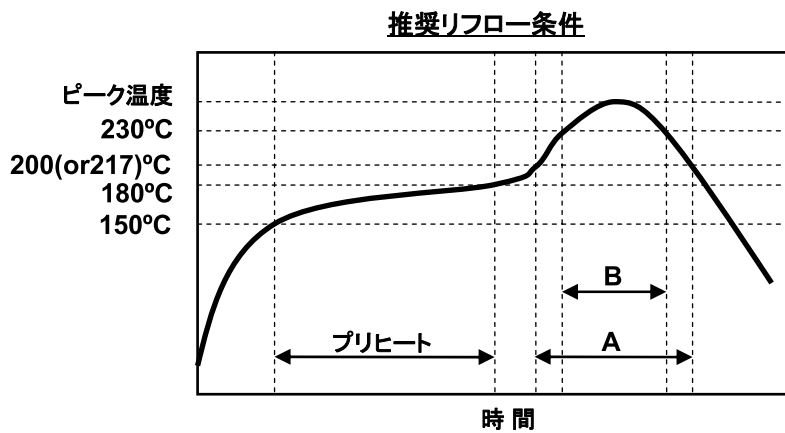
フローはんだ(ラジアルリード品)

NS、R7、R5、L8、E5、S8、F8、NU、NE、S6、HTシリーズ



リフローはんだ(面実装品)

PS、PA、HS、HA、SS、SA、SB、FS、SL、VA、VBシリーズ



PS、PA、HS、HA、SS、SA、SB、FS、SL シリーズ

VA、VB シリーズ

項目	推奨条件 1	推奨条件 2
ピーク温度	260°C以下	250°C以下
プリヒート	150°C ~ 180°C 90秒以内	150°C ~ 180°C 90秒以内
A	200°C以上 60秒以内	200°C以上 60秒以内
B	230°C以上 40秒以内	230°C以上 40秒以内
リフロー回数	1回	2回以下

項目	推奨条件 1	推奨条件 2
ピーク温度	260°C以下 (5秒以内)	250°C以下 (5秒以内)
プリヒート	150°C ~ 180°C 90秒以内	150°C ~ 180°C 120秒以内
A	217°C以上 60秒以内	217°C以上 60秒以内
B	-	-
リフロー回数	1回	2回以下